

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION**

**中芯國際集成電路製造有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

**中芯國際截至2024年6月30日止三個月未經審核業績公佈**

除非以下額外說明，本合併財務信息係依國際財務報告準則編製且表達。

- 2024年第二季的銷售收入為1,901.3百萬美元，2024年第一季為1,750.2百萬美元，2023年第二季為1,560.4百萬美元。
- 2024年第二季毛利為265.1百萬美元，2024年第一季為239.7百萬美元，2023年第二季為316.5百萬美元。
- 2024年第二季毛利率為13.9%，2024年第一季為13.7%，2023年第二季為20.3%。

以下為本公司及其子公司(「本集團」)於2024年8月8日就截至2024年6月30日止三個月的未經審核業績公佈全文。

除非特別指明，所有貨幣以美元列賬。

中國上海 — 2024年8月8日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至2024年6月30日止三個月的綜合經營業績。

\* 僅供識別

以下聲明為前瞻性陳述，基於目前的預期並涵蓋風險和不確定性。

## 2024 年第三季指引

本公司預期國際財務報告準則下的指引為：

- 季度收入環比增長 13%至 15%。
- 毛利率介於 18%至 20%的範圍內。

## 管理層評論

公司二季度的銷售收入和毛利率皆好於指引。銷售收入 19 億美元，環比增長 9%。其中，出貨超過 211 萬片 8 吋晶圓約當量，環比增長 18%，平均銷售單價因產品組合變動環比下降 8%。

三季度，公司給出的收入指引是環比增長 13%~15%，毛利率介於 18%至 20%的範圍內。

公司將持續深耕晶圓製造，站在未來的角度安排今天的佈局，擁抱直面而來的機遇與挑戰。

## 電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：2024 年 8 月 9 日(星期五)

時間：上午 8:30-9:30

### 網上會議

會議將在 <https://edge.media-server.com/mmc/p/ic2kiuq7/>

做線上直播。

### 電話會議

請提前通過 <https://register.vevent.com/register/BI9be07cbe39cb4e2daf380f1b426ec2b6>

註冊電話會議。

### 網上重播

會議結束約 1 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

[https://www.smics.com/tc/site/company\\_financialSummary](https://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary)

---

## 關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司 ( 香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981 )，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供 8 吋和 12 吋晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8 吋和 12 吋晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立營銷辦事處提供客戶服務。

詳細信息請參考中芯國際網站 [www.smics.com](http://www.smics.com)。

---

## 前瞻性陳述

本公佈可能載有(除歷史數據外)前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行假設、期望、信念、計劃、目標及預測而作出。中芯國際使用包括(但不限於)「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「前景」和其他類似的表述，以識別前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其它可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載數據有重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯國際量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、設備、零備件、原材料、軟件及服務支持短缺、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的知識產權訴訟、宏觀經濟狀況、貨幣匯率波動及地緣政治風險。

## 2024年第二季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和營運數據除外)

	2024年 第二季度	2024年 第一季度	季度比較	2023年 第二季度	年度比較
收入	1,901,276	1,750,176	8.6%	1,560,396	21.8%
銷售成本	(1,636,183)	(1,510,472)	8.3%	(1,243,896)	31.5%
毛利	265,093	239,704	10.6%	316,500	-16.2%
經營開支	(177,953)	(237,298)	-25.0%	(236,702)	-24.8%
經營利潤	87,140	2,406	3,521.8%	79,798	9.2%
其他收入·淨額	99,875	72,007	38.7%	415,946	-76.0%
除稅前利潤	187,015	74,413	151.3%	495,744	-62.3%
所得稅開支	(14,753)	(10,898)	35.4%	(31,573)	-53.3%
<b>本期利潤</b>	<b>172,262</b>	<b>63,515</b>	<b>171.2%</b>	<b>464,171</b>	<b>-62.9%</b>
以下各方本期應佔利潤:					
本公司擁有人	164,569	71,792	129.2%	402,762	-59.1%
非控制性權益	7,693	(8,277)	不適用	61,409	-87.5%
<b>本期利潤</b>	<b>172,262</b>	<b>63,515</b>	<b>171.2%</b>	<b>464,171</b>	<b>-62.9%</b>
毛利率	13.9%	13.7%		20.3%	
每股盈利 <sup>(1)</sup>					
基本	\$0.02	\$0.01		\$0.05	
攤薄	\$0.02	\$0.01		\$0.05	
銷售晶圓(8吋晶圓約當量)	2,111,880	1,794,891	17.7%	1,403,121	50.5%
產能利用率 <sup>(2)</sup>	85.2%	80.8%		78.3%	

附注：

(1) 基於2024年第二季加權平均普通股7,954百萬股(基本)及7,977百萬股(攤薄)·2024年第一季7,947百萬股(基本)及7,963百萬股(攤薄)·2023年第二季7,924百萬股(基本)及7,957百萬股(攤薄)。

(2) 產能利用率按8吋晶圓約當產出總額除以估計季度產能計算。

- 2024年第二季的銷售收入為1,901.3百萬美元·相較於2024年第一季的1,750.2百萬美元上升8.6%。銷售收入上升主要由於2024年第二季晶圓銷售量增加所致。
- 2024年第二季的銷售成本為1,636.2百萬美元·2024年第一季為1,510.5百萬美元。
- 2024年第二季的毛利為265.1百萬美元·2024年第一季為239.7百萬美元。
- 2024年第二季的毛利率為13.9%·2024年第一季為13.7%。
- 2024年第二季的經營開支為178.0百萬美元·2024年第一季為237.3百萬美元。變動的主要原因請詳見下文經營開支。
- 2024年第二季的其他收入·淨額為收益99.9百萬美元·2024年第一季為收益72.0百萬美元。變動的主要原因請詳見下文其他收入·淨額。

## 收入分析

收入分析			
以地區分類	2024 年 第二季度	2024 年 第一季度	2023 年 第二季度
中國區	80.3%	81.6%	79.6%
美國區	16.0%	14.9%	17.6%
歐亞區	3.7%	3.5%	2.8%
以服務類型分類	2024 年 第二季度	2024 年 第一季度	2023 年 第二季度
晶圓	92.9%	93.0%	90.5%
其他	7.1%	7.0%	9.5%
晶圓收入分析			
以應用分類	2024 年 第二季度	2024 年 第一季度	2023 年 第二季度
智能手機	32.0%	31.2%	26.8%
电脑与平板	13.3%	17.5%	23.8%
消費電子	35.6%	30.9%	26.5%
互联与可穿戴	11.0%	13.2%	11.9%
工业与汽车	8.1%	7.2%	11.0%
以尺寸分類	2024 年 第二季度	2024 年 第一季度	2023 年 第二季度
8 吋晶圓	26.4%	24.4%	25.3%
12 吋晶圓	73.6%	75.6%	74.7%

## 產能

- 月產能由 2024 年第一季的 814,500 片 8 吋晶圓約當量增加至 2024 年第二季的 837,000 片 8 吋晶圓約當量。

## 銷量及產能利用率

約當 8 吋晶圓	2024 年 第二季度	2024 年 第一季度	季度比較	2023 年 第二季度	年度比較
銷售晶圓	2,111,880	1,794,891	17.7%	1,403,121	50.5%
產能利用率 <sup>(1)</sup>	85.2%	80.8%		78.3%	

附注：

(1) 產能利用率按 8 吋晶圓約當產出總額除以估計季度產能計算。

## 資本開支概要

- 2024 年第二季資本開支為 2,251.5 百萬美元，2024 年第一季為 2,235.4 百萬美元。

## 詳細財務分析

### 毛利

以千美元計	2024年 第二季度	2024年 第一季度	季度比較	2023年 第二季度	年度比較
銷售成本	1,636,183	1,510,472	8.3%	1,243,896	31.5%
折舊及攤銷	701,547	630,824	11.2%	526,817	33.2%
其他製造成本	934,636	879,648	6.3%	717,079	30.3%
毛利	265,093	239,704	10.6%	316,500	-16.2%
毛利率	13.9%	13.7%		20.3%	

### 折舊及攤銷

以千美元計	2024年 第二季度	2024年 第一季度	季度比較	2023年 第二季度	年度比較
折舊及攤銷	797,166	745,537	6.9%	656,452	21.4%

### 經營開支

以千美元計	2024年 第二季度	2024年 第一季度	季度比較	2023年 第二季度	年度比較
經營開支	177,953	237,298	-25.0%	236,702	-24.8%
研究及開發開支	180,748	188,110	-3.9%	177,633	1.8%
一般及行政開支	160,630	116,378	38.0%	106,436	50.9%
銷售及市場推廣開支	9,737	9,043	7.7%	9,307	4.6%
金融資產減值虧損·淨額	(1,025)	1,014	不適用	(414)	147.6%
其他經營收入	(172,137)	(77,247)	122.8%	(56,260)	206.0%

- 2024年第二季的一般及行政開支從2024年第一季的116.4百萬美元增加至160.6百萬美元。變動主要由於2024年第二季新廠開辦開支增加所致。
- 其他經營收入變動主要是由於本季度確認的政府資金收入。

### 其他收入·淨額

以千美元計	2024年 第二季度	2024年 第一季度	季度比較	2023年 第二季度	年度比較
其他收入·淨額	99,875	72,007	38.7%	415,946	-76.0%
利息收入	142,233	164,110	-13.3%	192,612	-26.2%
財務費用	(71,742)	(66,725)	7.5%	(48,384)	48.3%
匯兌收益	4,933	4,178	18.1%	(4,744)	不適用
其他收益/(虧損)·淨額	7,287	(4,886)	不適用	242,597	-97.0%
應佔聯營企業與合營企業利潤/(虧損)	17,164	(24,670)	不適用	33,865	-49.3%

- 2024年第二季其他收益/(虧損)·淨額變化主要由於認列為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之證券投資公允價值變動所致。

### 息稅折舊及攤銷前利潤

以千美元計	2024年 第二季度	2024年 第一季度	2023年 第二季度
本期利潤	172,262	63,515	464,171
財務費用	71,742	66,725	48,384
折舊及攤銷	797,166	745,537	656,452
所得稅開支	14,753	10,898	31,573
息稅折舊及攤銷前利潤	<b>1,055,923</b>	<b>886,675</b>	<b>1,200,580</b>
利潤率	<b>9.1%</b>	<b>3.6%</b>	<b>29.7%</b>
息稅折舊及攤銷前利潤率	<b>55.5%</b>	<b>50.7%</b>	<b>76.9%</b>

### 資金流動性

以千美元計	2024年 第二季度	2024年 第一季度
存貨	2,740,168	2,768,176
預付款及預付經營開支	98,660	100,119
貿易及其他應收款項	1,235,380	1,077,969
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	101,109	230,333
以攤餘成本計量的金融資產	2,963,006	3,105,504
衍生金融工具	85,204	67,989
受限制現金	280,228	280,600
現金及現金等價物	3,694,277	5,348,718
歸類為持作待售資產	22,030	22,030
<b>流動資產總額</b>	<b>11,220,062</b>	<b>13,001,438</b>
貿易及其他應付款項	3,978,441	4,206,695
合同負債	1,015,698	1,893,793
借款	1,361,165	1,490,410
租賃負債	27,794	32,409
應付債券	604,877	-
遞延政府資金	159,591	148,705
預提負債	310,052	262,065
衍生金融工具	63,872	104,580
流動稅項負債	18,049	5,901
<b>流動負債總額</b>	<b>7,539,539</b>	<b>8,144,558</b>
現金比率 <sup>(1)</sup>	0.5	0.7
速動比率 <sup>(2)</sup>	1.1	1.3
流動比率 <sup>(3)</sup>	1.5	1.6

附注：

- (1) 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總計。
- (2) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。
- (3) 流動比率為流動資產總計除以流動負債總計。

## 資本結構

以千美元計	2024年 第二季度	2024年 第一季度
現金及現金等價物	3,694,277	5,348,718
受限制現金	370,445	369,466
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產-流動 <sup>(1)</sup>	101,109	230,333
以攤餘成本計量的金融資產 <sup>(2)</sup>	8,814,627	9,437,138
<b>庫存資金總計</b>	<b>12,980,458</b>	<b>15,385,655</b>
借款-流動	1,361,165	1,490,410
借款-非流動	8,424,725	8,178,595
租賃負債	42,483	50,564
應付債券	604,877	599,302
<b>有息債務總計</b>	<b>10,433,250</b>	<b>10,318,871</b>
淨債務 <sup>(3)</sup>	(2,547,208)	(5,066,784)
權益	30,969,673	30,827,016
有息債務權益比 <sup>(4)</sup>	33.7%	33.5%
淨債務權益比 <sup>(5)</sup>	-8.2%	-16.4%

附注：

- (1) 主要包含結構性存款和貨幣基金。
- (2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。
- (3) 有息債務總計減庫存資金總計。
- (4) 有息債務總計除以權益。
- (5) 淨債務除以權益。

## 現金流量概要

以千美元計	2024年 第二季度	2024年 第一季度
經營活動所得現金淨額	19,275	470,022
投資活動所用現金淨額	(1,637,666)	(1,328,356)
融資活動所得現金淨額	46,379	44,174
匯率變動的影響	(82,429)	(52,180)
現金及現金等價物減少淨額	(1,654,441)	(866,340)



中芯國際集成電路製造有限公司  
簡明合併損益及其他綜合收益表  
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	2024年6月30日 (未經審核)	2024年3月31日 (未經審核)
收入	1,901,276	1,750,176
銷售成本	(1,636,183)	(1,510,472)
毛利	265,093	239,704
研究及開發開支	(180,748)	(188,110)
銷售及市場推廣開支	(9,737)	(9,043)
一般及行政開支	(160,630)	(116,378)
金融資產減值虧損·淨額	1,025	(1,014)
其他經營收入	172,137	77,247
經營開支	(177,953)	(237,298)
經營利潤	87,140	2,406
其他收入·淨額	99,875	72,007
除稅前利潤	187,015	74,413
所得稅開支	(14,753)	(10,898)
<b>本期利潤</b>	<b>172,262</b>	<b>63,515</b>
其他綜合收益：		
其後或會重新歸類為損益的項目		
外幣報表折算差異	(9,158)	(3,905)
現金流量套期	(42,127)	(93,463)
<b>本期綜合收益總額</b>	<b>120,977</b>	<b>(33,853)</b>
以下各方本期應佔利潤：		
本公司擁有人	164,569	71,792
非控制性權益	7,693	(8,277)
	172,262	63,515
以下各方本期應佔綜合收益總額：		
本公司擁有人	113,320	(25,668)
非控制性權益	7,657	(8,185)
	120,977	(33,853)

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	2024年6月30日 (未經審核)	2024年3月31日 (未經審核)
<b>資產</b>		
<i>非流動資產</i>		
不動產、廠房及設備	26,914,232	25,446,490
使用權資產	453,217	463,508
無形資產	28,757	31,865
於聯營企業的投資	2,027,205	2,024,610
於合營企業的投資	1,482	2,291
遞延稅項資產	13,192	13,182
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	462,380	473,640
以攤餘成本計量的金融資產	5,851,621	6,331,634
衍生金融工具	8,928	10,373
受限制現金	370,445	369,466
其他資產	246	316
非流動資產總額	36,131,705	35,167,375
<i>流動資產</i>		
存貨	2,740,168	2,768,176
預付款及預付經營開支	98,660	100,119
貿易及其他應收款項	1,235,380	1,077,969
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	101,109	230,333
以攤餘成本計量的金融資產	2,963,006	3,105,504
衍生金融工具	85,204	67,989
受限制現金	280,228	280,600
現金及現金等價物	3,694,277	5,348,718
	11,198,032	12,979,408
分類為持有待售資產	22,030	22,030
流動資產總額	11,220,062	13,001,438
<b>總資產</b>	<b>47,351,767</b>	<b>48,168,813</b>

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	2024年6月30日 (未經審核)	2024年3月31日 (未經審核)
<b>權益及負債</b>		
<i>股本及儲備</i>		
普通股	31,825	31,795
股份溢價	14,138,415	14,122,449
其他儲備	149,821	197,757
保留盈餘	5,916,688	5,752,119
本公司擁有人應佔權益	20,236,749	20,104,120
非控制性權益	10,732,924	10,722,896
總權益	30,969,673	30,827,016
<i>非流動負債</i>		
借款	8,424,725	8,178,595
租賃負債	14,689	18,155
應付債券	-	599,302
遞延稅項負債	40,393	43,892
遞延政府資金	306,787	305,348
衍生金融工具	55,961	51,947
非流動負債總額	8,842,555	9,197,239
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	3,978,441	4,206,695
合同負債	1,015,698	1,893,793
借款	1,361,165	1,490,410
租賃負債	27,794	32,409
應付債券	604,877	-
遞延政府資金	159,591	148,705
預提負債	310,052	262,065
衍生金融工具	63,872	104,580
流動稅項負債	18,049	5,901
流動負債總額	7,539,539	8,144,558
總負債	16,382,094	17,341,797
<b>權益及負債合計</b>	<b>47,351,767</b>	<b>48,168,813</b>

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	2024年6月30日 (未經審核)	2024年3月31日 (未經審核)
<b>經營活動：</b>		
本期利潤	172,262	63,515
折舊及攤銷	797,166	745,537
應佔聯營企業與合營企業(利潤)/虧損	(17,164)	24,670
其他(收益)/虧損·淨額	(7,287)	4,886
營運資金的變動及其他	(925,702)	(368,586)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>19,275</b>	<b>470,022</b>
<b>投資活動：</b>		
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(142,163)	(152,682)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得款項	280,657	139,250
取得以攤餘成本計量的金融資產	(805,521)	-
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項	1,384,989	555,955
取得不動產、廠房及設備	(2,361,507)	(1,905,814)
出售不動產、廠房及設備所得款項	1,777	56
取得無形資產	(2,110)	(1,356)
對聯營企業的注資	(48,081)	(26,435)
出售聯營企業股權所得款項	16,600	19,441
收取聯營企業的股息	1,373	-
收回保證金	-	24,136
結算衍生金融工具所得款項	36,320	19,093
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(1,637,666)</b>	<b>(1,328,356)</b>
<b>融資活動：</b>		
借款所得款項	1,037,652	588,844
償還借款	(879,071)	(465,086)
償還租賃負債本金部分	(8,081)	(8,056)
就股份激勵計劃發行股份所得款項	241	142
結算衍生金融工具所付款項	(104,362)	(71,670)
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>46,379</b>	<b>44,174</b>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(82,429)	(52,180)
現金及現金等價物減少淨額	(1,654,441)	(866,340)
期初現金及現金等價物	5,348,718	6,215,058
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>3,694,277</b>	<b>5,348,718</b>

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
公司秘書 / 董事會秘書  
郭光莉

中國上海，2024年8月8日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

劉訓峰

**非執行董事**

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

**獨立非執行董事**

范仁達

劉明

吳漢明